

113年度經濟部產業發展署|半導體國際連結創新賦能計畫

臺科晶片佈局核心實務學程

「教學環境優良」，匯集臺科大IC相關領域的優秀師資與南亞科資深業師，老師們有良好的實務經驗，教學口碑極佳，可以讓學員們知其然更知其所以然，厚植職場競爭力

經濟部產業發展署廣告

開課日期

訓練期間：113/07/15 – 113/08/29

上課時間：每周一至周五 09:00-17:00

*實際上課時間內容、講師、執行單位皆有保有最後微調之權利

自繳費用

自繳費用 40,000元 (詳見簡章)

*學員自費40,000元；工業局補助40,000元

*學員培訓時數到班超過 85%並通過考核結訓，若順利通過面試進入南亞科技就職，將由南亞科技給予等同自費金額之獎助金40,000元，並依標準另加計每月5000元薪資

報名方式

將報名表以E-mail寄送給承辦人員

*甄試應繳證件:請詳細填寫學員報名表(附件一)及受訓學員訪談表(面試現場填寫)，並繳交二吋相片2張，畢業證書影本，身分證影本，最高學歷在校成績單及其他有利審查資料，請面試時現場繳交

聯絡資訊

課程相關詳細資訊請參閱報名系統網址說明，課程與報名相關內容可與承辦單位逕行聯繫

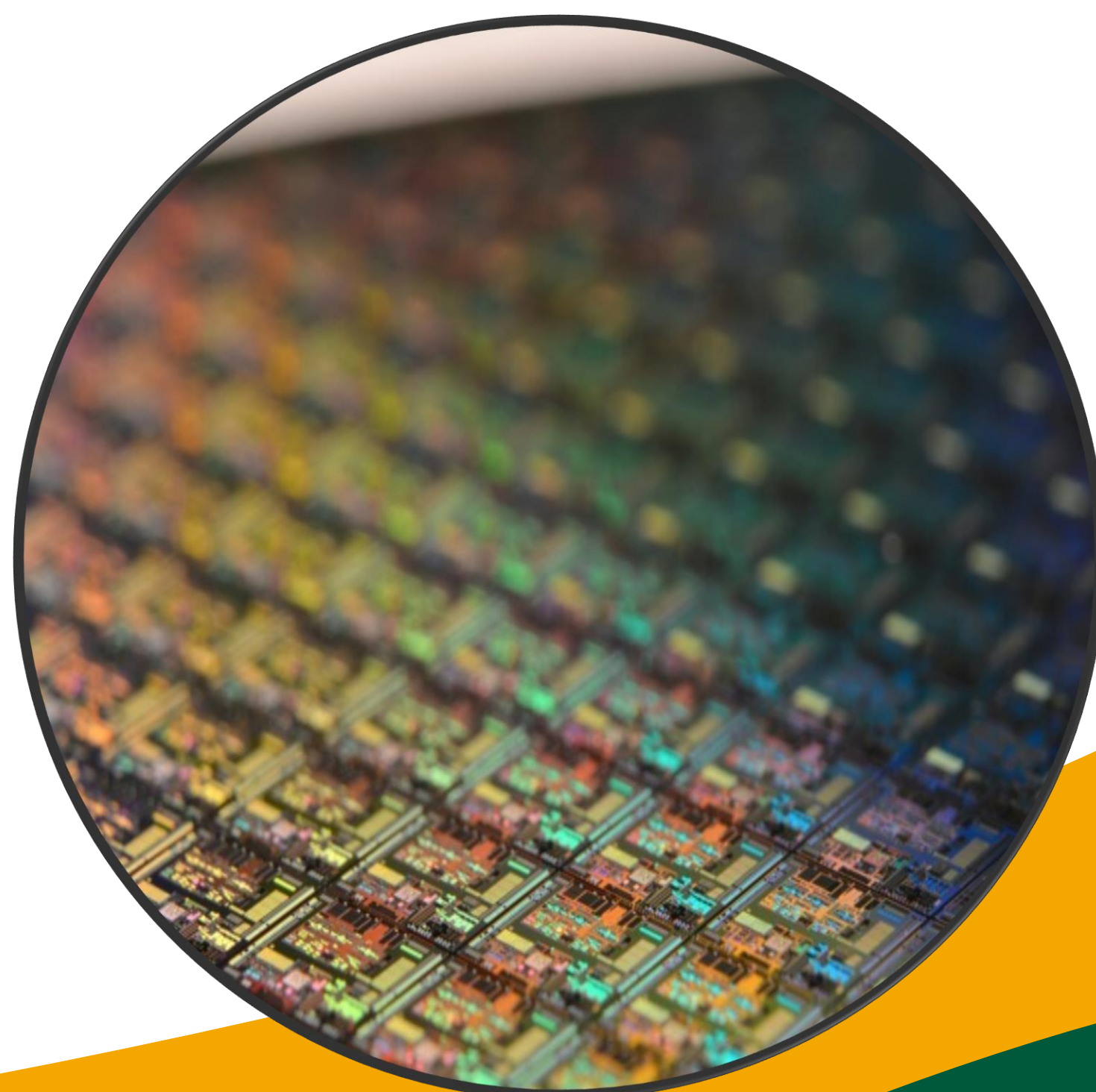
聯絡信箱:

m11202284@mail.ntust.edu.tw

連絡電話:

02-2733-3141 #7202

聯絡人: 邱先生



報名請掃描
名額有限 手刀報名

主辦單位:經濟部產業發展署 | 承辦單位:財團法人資訊工業策進會
開班單位:國立臺灣科技大學 | 協辦單位:南亞科技股份有限公司

